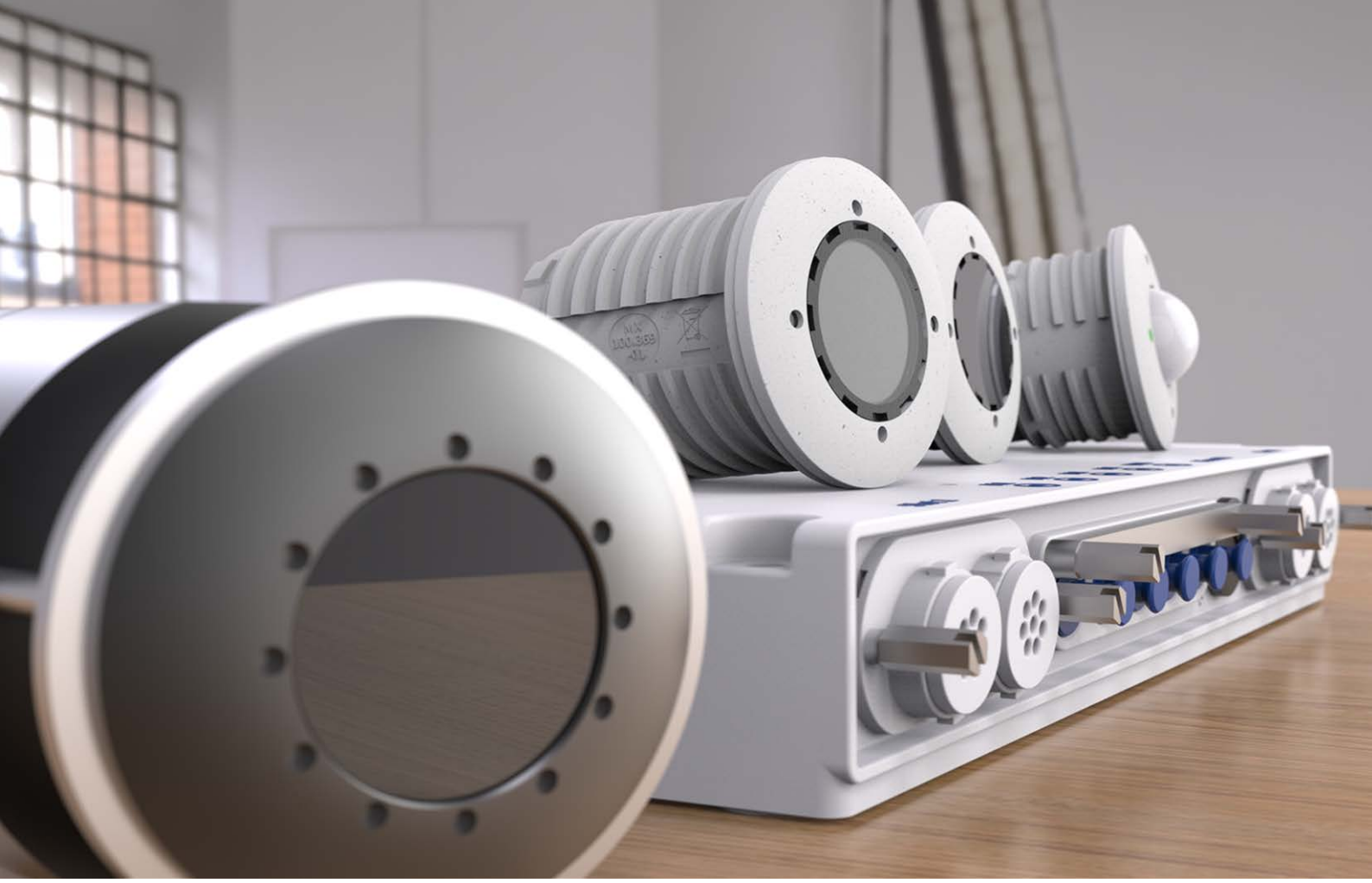


Especificaciones técnicas

MOBOTIX S74

Flexible. Modular. Único.

Resistente a la intemperie y robusta, la última generación de nuestros exitosos modelos de cámara S presenta una mayor modularidad, así como la última plataforma de sistema MOBOTIX 7 con el concepto inteligente Plug-In App. El resultado es un sistema sin rival en cuanto a rendimiento, funcionalidad y diseño.

- Plataforma compatible con los códecs más flexibles: H.264, H.265, MxPEG+ y MJPEG.
- La conformidad con los perfiles ONVIF G, S y T garantiza la máxima interoperabilidad.
- Mayor modularidad con uso flexible de una combinación de hasta cuatro módulos, incluidos dos sensores de imagen más 2 módulos funcionales.
- 2 x resolución 4K UHD.
- Amplio rango dinámico (WDR) con hasta 120 dB.
- Sistema de montaje rápido Easy Plug.
- Robusto en cualquier entorno: -40 a 65 °C/-40 a 149 °F, IP66, NEMA 4X y IK10.

HEVCAdvance™ NDAA Compliant

BeyondHumanVision

MOBOTIX

ID documento: Mx_TS_Mx-S74(A/B)_V2.76_ES
V2.76, 03/11/2026, Código de pedido: Mx-S74(A/B)

Índice

Información sobre pedidos **2**
Hardware **3**
Consumo de energía 5
Propiedades de imagen y vídeo **5**
Características generales del software **6**
Análisis de vídeo **7**
Software de gestión de vídeo **7**
Módulos sensores **8**
Dimensiones de los módulos sensores 8
Módulos de sensor de imagen compatibles 8
Módulos de sensores térmicos compatibles 9
Características Sensores térmicos de imagen - Modelos B 10
Características Sensores térmicos de imagen - Modelos C 11
Características sensores térmicos de imagen - Modelos ECO 12
Módulos funcionales **13**
Placas deslizantes de interfaz **14**
S74 Placa deslizante de red con toma RJ45 14
S74 Placa deslizante de red con terminal LSA 14
S74 IO Placa deslizante 14
S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - A 15
S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - B 16
Dimensiones **16**

Información sobre pedidos

Nombre	MOBOTIX S74
Código de pedido:	Mx-S74(A/B)

Hardware

Característica	Propiedades
Sensor de imagen (color o blanco y negro)	Hasta 4K UHD 3840×2160, 16:9, 1/1,8".
Sensibilidad a la luz	■ Sensor de color (día): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 lx @ 1s ■ Sensor BW (noche): 0,02 lx @ 1/60s; 0,001 lx @ 1s
Control de la exposición	Modo manual y automático 1 s a 1/16.000 s
Clase de protección IK	IK10 (vivienda)
Clase de protección IP / NEMA	IP66 / NEMA 4X
Temperatura de funcionamiento	-40 a 65 °C/-40 a 149 °F
Temperatura mínima de arranque en frío	-30 °C/-22 °F
Humedad relativa	Del 5 % al 95 %, sin condensación
Almacenamiento DVR interno	Tarjeta microSD interna (SDHC/SDXC), 8 GB de fábrica, máx. 2 TB.
E/S	[S74 IO Placa deslizante, p. 14 obligatorio
Micrófono/altavoz	[S74 IO Placa deslizante, p. 14 obligatorio
Sensor infrarrojo pasivo (PIR)	Disponible con módulo funcional, máx. 4,5 vatios (véase Módulos funcionales, p. 13)
Iluminación infrarroja	Tres módulos funcionales para objetivos gran angular, estándar y teleobjetivo
Alcance de la iluminación infrarroja	Hasta 30 m/100 pies (puede ser más dependiendo de la escena)
Consumo máximo	■ Máx. 25 W/521 mA a 48 V CC ■ Máx. 25 W/1042 mA a 24 V CC
Protección contra sobretensiones eléctricas	[S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - A , p. 15 S74 Placa deslizante de red con terminal LSA, p. 14 o S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - A , p. 15 necesario
Estándar PoE	PoE Plus (802.3at-2009)/Clase 4 (se requiere Network Slide-in Board. Véase Placas deslizantes de interfaz, p. 14)
Interfaces	4 sensores / módulos funcionales USB-C 2 ranuras para tarjetas deslizantes (red, IOs, etc.)
Opciones de montaje	Montaje en pared
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	36×232×110 mm

Especificaciones técnicas
MOBOTIX S74

Característica	Propiedades
Peso sin módulos sensores	1.130g
Vivienda	Aluminio, PBT-30GF
Accesorios estándar	■ 1 tarjeta SD de 8 GB (instalada) ■ 1 Información de seguridad importante ■ 1 adhesivo con el número EAN de la cámara ■ 1 pegatina con la dirección IP de la cámara ■ 1 Llave para módulos ■ 1 Llave para objetivos ■ 4 Tornillos para madera 4,5×60 mm ■ 4 tacos S8 ■ 2 Tapas para tornillo plástico blanco
Documentación técnica detallada	**www.mobotix.com > Servicios > Centro de descargas > Marketing y documentación**
MTBF	80.000 horas
Certificados	EN 50121-4, EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Parte 15b, NRTL
Protocolos	DHCP (cliente y servidor), DNS, ICMP, IGMP v3, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, MQTT, NFS, NTP (cliente y servidor), RTP, RTCP, RTSP, SFTP, SIP (cliente y servidor), SMB/CIFS, SNMP, SMTP, SSL/TLS 1.3, TCP, UDP, VLAN, VPN, Zeroconf/mDNS.
Garantía del fabricante	5 años

Consumo de energía

Sistema	Módulos	Consumo medio	Máx. Consumo de energía
S74 - Cuerpo	Sólo cuerpo	■ 8,1 W/169 mA a 48 V CC ■ 8,1 W/337 mA a 24 V CC	
S74 - Audio, sin vídeo	Audio	■ 8,1 W/169 mA a 48 V CC ■ 8,1 W/337 mA a 24 V CC	
S74 - 4K, 12MP, IR, WL, Audio	Audio: PCB + Módulo M1: 4K Día/Noche DN050 M2: IR 850nm gran angular M3: 12MP Día/Noche DN016	■ 19,5 W/406 mA a 48 V CC ■ 19,5 W/813 mA a 24 V CC	
S74 - 4K, Térmica, IR, WL, Audio	Audio: PCB + Módulo M1: 4K Día/Noche DN050 M2: IR 850nm gran angular M3: Sensor de imagen térmica 640R080 M4: Luz Blanca 5700K gran angular	■ 20,9 W/435 mA a 48 V CC ■ 20,9 W/871 mA a 24 V CC	■ Máx. 25 W/521 mA a 48 V CC ■ Máx. 25 W/1042 mA a 24 V CC
S74 - Térmica, Multidetección, WL, Audio	Audio: PCB + Módulo M1: 4K Día/Noche DN050 M2: Multisense M3: Sensor de imagen térmica 640R080 M4: Luz Blanca 5700K gran angular	■ 16,5 W/344 mA a 48 V CC ■ 16,5 W/688 mA a 24 V CC	

Propiedades de imagen y vídeo

Característica	Propiedades
Códecs de vídeo disponibles	■ H.264, H.265 ■ MxPEG+ ■ MJPEG
Resolución de imágenes	CIF 320×240, VGA 640×360, XGA 1024×576, HD 1280×720, FHD 1920×1080, QHD 2560×1440, 4K UHD 3840×2160

Característica	Propiedades
Multiflujoing	H.264, H.265 con triple flujoing
Transmisión multidifusión a través de RTSP	Sí
Resolución máxima de imagen H.264	■ Un sensor: 4K UHD 3840×2160 (8MP) ■ Ambos sensores (imagen dual): 2×4K UHD 7680×2160 (16MP)
Frecuencia de imagen máx.	MxPEG: 20 a 4K, H.264: 30 a 4K, H.265: 30 a 4K

Características generales del software

Característica	Propiedades
WDR	Hasta 120 dB
Características del software	■ Multiflujoing H.264, H.265 ■ Transmisión multidifusión a través de RTSP ■ Paneo, inclinación y zoom digitales/vPTZ (zoom de hasta 8x) ■ Integración del protocolo Genetec ■ Zonas de exposición programables ■ Grabación de instantáneas (imágenes previas y posteriores a la alarma) ■ Grabación continua ■ Grabación de eventos ■ Lógica de eventos flexible y temporizada ■ Calendario semanal de grabaciones y acciones ■ Transferencia de vídeo e imágenes de eventos por FTP y correo electrónico ■ Reproducción y QuadView a través del navegador web ■ Logotipos animados en la imagen ■ Funcionalidad maestro/esclavo ■ Programación de la zona de privacidad ■ Notificación remota de alarma (mensaje de red) ■ Interfaz de programación (HTTP-API) ■ MxMessageSystem
Compatibilidad con ONVIF	Perfil G, S, T, (M con versión de firmware posterior)
Funcionalidad maestro/esclavo	Sí
Notificación remota de alarmas	Correo electrónico, mensaje de red (HTTP/HTTPS), SNMP, MxMessageSystem, MQTT

Característica	Propiedades
Gestión de DVR/almacenamiento de imágenes	■ En tarjeta microSD interna ■ En dispositivos USB y NAS externos ■ Diferentes flujos para imagen en directo y grabación ■ Sólo MxPEG+ ■ MxFFS con archivo en búfer, imágenes previas y posteriores a la alarma, supervisión del almacenamiento con notificación de errores
Seguridad de cámaras y datos	Gestión de usuarios y grupos, conexiones SSL, control de acceso basado en IP, IEEE 802.1X, detección de intrusiones, firma de imágenes digitales
Detección de manipulación del firmware	Firma digital

Análisis de vídeo

Característica	Propiedades
Detección de movimiento por vídeo	Sí
MxActivitySensor	Versiones 1.0, 2.1, 3.0 y MxAnalytics AI basada en objetos
MxAnalytics	Sí
Soporte de aplicaciones MOBOTIX	Sí

Software de gestión de vídeo

Característica	Propiedades
MOBOTIX HUB	Sí **www.mobotix.com > Servicios > Centro de descargas > Descargas de software**
MxManagementCenter	Sí (se recomienda la última versión) **www.mobotix.com > Servicios > Centro de descargas > Descargas de software**
MOBOTIX Aplicación LIVE	Sí, disponible en Google Play Store (Android) y Apple App Store (iOS).
Software VMS de terceros	Consulte la especificación ONVIF Perfil S/G/T

Módulos sensores

Dimensiones de los módulos sensores

Altura x Anchura	58×42,5 (50 mm)	
Peso	Módulos de sensores estándar	máx. 150g
	Módulos funcionales	máx. 150g
	Módulo de sensor térmico Modelos B	máx. 380g
	Módulo de sensor térmico Modelos C	máx. 220g
	PT Mount Thermal	890g

Módulos de sensor de imagen compatibles

Módulo de sensor	Código de pedido
Módulo sensor con objetivo estándar de 45	Mx-O-M7SA-8DN100*
	Mx-O-M7SA-8D100
	Mx-O-M7SA-8N100*
	Mx-O-M7SA-4DN100
Módulo sensor con teleobjetivo 30	Mx-O-M7SA-8DN150*
	Mx-O-M7SA-8D150
	Mx-O-M7SA-8N150*
	Mx-O-M7SA-4DN150
	Mx-O-M7SA-8L150
Módulo sensor con teleobjetivo 15	Mx-O-M7SA-8DN280*
	Mx-O-M7SA-8D280
	Mx-O-M7SA-8N280*
	Mx-O-M7SA-4DN280
	Mx-O-M7SA-8L280

Módulo de sensor	Código de pedido
Módulo sensor con teleobjetivo 8	Mx-O-M7SA-8D500
	Mx-O-M7SA-8N500
	Mx-O-M7SA-8L500
Módulo sensor con objetivo gran angular 60	Mx-O-M7SA-8DN080*
	Mx-O-M7SA-8D080
	Mx-O-M7SA-8N080*
	Mx-O-M7SA-4DN080
Módulo sensor con objetivo super gran angular 95	Mx-O-M7SA-8DN050*
	Mx-O-M7SA-8D050
	Mx-O-M7SA-8N050*
	Mx-O-M7SA-4DN050
Módulo sensor con objetivo ultra gran angular 120° 4K	Mx-O-M7SA-8DN040*
	Mx-O-M7SA-8D040
	Mx-O-M7SA-8N040*
	Mx-O-M7SA-4DN040
	Mx-O-M7SA-8L040
Módulo sensor con objetivo hemisférica 180° 12MP	Mx-O-M7SA-12DN016*
*también disponible en negro.	

AVISO!
Tenga en cuenta las restricciones relacionadas con los objetivos. Por ejemplo, el reconocimiento de matrículas no es posible con un objetivo hemisférico.

Para obtener una lista completa de objetivos para las cámaras MOBOTIX, consulte el documento Tabla de objetivos para los modelos MOBOTIX 7 en **www.mobotix.com > Servicios > Centro de descargas > Marketing y documentación > Tabla de objetivos**.

Módulos de sensores térmicos compatibles

Módulo de sensor	Código de pedido
CIF Thermal 45° x 35	MX-O-M7SB-336TS100
CIF Thermal 25° x 19	Mx-O-M7SB-336TS150
CIF Thermal 17° x 13	Mx-O-M7SB-336TS280
CIF Thermal Radiometry 45° x 35°	Mx-O-M7SB-336RS100

Módulo de sensor	Código de pedido
CIF Thermal Radiometry 25° x 19°,	Mx-O-M7SB-336RS150
CIF Thermal Radiometry 17° x 13°	Mx-O-M7SB-336RS280
CIF Thermal Radiometry 9,3° x 7,1°	Mx-O-M7SB-336RS500 (BTO)
ECO CIF Térmico 105°x75	Mx-O-M7SA-320T040
ECO CIF Térmico 56°x42	Mx-O-M7SA-320T080
VGA Thermal 90° x 69	Mx-O-M7SB-640TS050
VGA Thermal 69° x 56	Mx-O-M7SB-640TS080
VGA Thermal 45° x 37	Mx-O-M7SB-640TS100
VGA Thermal 32° x 26	Mx-O-M7SB-640TS150
Thermal Radiometry VGA 90° x 69°	Mx-O-M7SB-640RS050
Thermal Radiometry VGA 69° x 56°	Mx-O-M7SB-640RS080
Thermal Radiometry VGA 45° x 37°	Mx-O-M7SB-640RS100
Thermal Radiometry VGA 32° x 26°	Mx-O-M7SB-640RS150
Thermal Radiometry VGA 18° x 14°	Mx-O-M7SB-640RS280 (BTO)

Las variantes de **Thermal Radiometry (TR**) pueden activar automáticamente alarmas si la temperatura supera o queda por debajo de los límites definidos. Esto es crucial para la detección de incendios o fuentes de calor. Pueden configurarse simultáneamente hasta 20 eventos de temperatura diferentes en ventanas TR o cubriendo toda la imagen del sensor en un rango de temperaturas de Alta sensibilidad: de –40 a 170 °C/de –40 a 320 °F; Baja sensibilidad: de -40 a 550 °C/de -40 a 1022 °F.

Las variantes **Thermal (no TR)** sólo miden en el centro de la imagen (punto térmico, 2×2 píxeles).

Características Sensores térmicos de imagen - Modelos B

Característica	Propiedades
Sensibilidad térmica	Typ. 50 mK
Sensor de imagen térmica	Microbolómetro no refrigerado, CIF: 336×256 px / VGA: 640×480 px
Alcance IR	7,5 a 13,5 µm

Característica	Propiedades
Rango de medición de la temperatura (ajustable)	■ Alta sensibilidad: -40 a 170°C/-40 a 320°F ■ Baja sensibilidad: -40 a 550°C/-40 a 1022°F Predeterminado: Automático (cambia entre Alto y Bajo en función de las temperaturas más altas en Campo de visión)
Dimensiones	336/640 px: 48,5×48 mm/48,5x70 mm; 170 g sin placa frontal / 265 g con placa frontal
Dimensiones	■ PT Mount Thermal 336/640 px: 98,5 mm x 106 mm diam.; 620 g (incluida PT Mount) ■ Módulo sensor solo: 73 mm (+4,4 mm cristal frontal) x 57 mm diam (63 mm cristal frontal); 310 g
Tamaño máx. de imagen	Puede escalarse hasta 3072 x 2048 (6MP), escalado automático al tamaño del módulo sensor MX
Frecuencia de imagen máx.	9 fps (versión rápida 25/30 fps bajo pedido)
Paso de píxeles	17 µm
Campo de visión	*Módulo de sensor* — *Campo de visión* 336R/T100 — 45° x 35°; 2,27 mrad; distancia focal 7,5 mm, f/1,25 336R/T150 — 25° x 19°; 1,31 mrad; distancia focal 13 mm, f/1,25 640R/T050 — 90° x 69°; 2,27 mrad; distancia focal 7,5 mm, f/1,4 640R/T100 — 45° x 37°; 1,31 mrad; distancia focal 13 mm, f/1,25 640R/T150 — 32° x 26°; 0,90 mrad; distancia focal 19 mm, f/1,25
Temperatura de funcionamiento	-40 a 65 °C/-40 a 149 °F
Humedad relativa	Del 5 % al 95 %, sin condensación
Consumo de energía	máx. 1.2 W
MTBF	80.000 horas
Grado de protección IP	IP67
Clasificación IK	IK04
Material	PBT-30GF (carcasa); Germanio (lente)

Características Sensores térmicos de imagen - Modelos C

Característica	Propiedades
Sensibilidad térmica	Tipo 30 mK
Alcance IR	7,5 a 13,5µm

Característica	Propiedades
Rango de medición de la temperatura (ajustable)	■ Alta sensibilidad: -40 a 150°C/-40 a 302°F ■ Baja sensibilidad: -40 a 350°C/-40 a 662°F Predeterminado: Automático (cambia entre Alto y Bajo en función de las temperaturas más altas en Campo de visión)
Dimensiones	■ PT Mount Thermal 336/640 px: 98,5×106 mm diam., 620 g (incluida PT Mount) ■ Módulo sensor solo: 73 mm (+4,4 mm de cristal frontal) x 57 mm de diámetro (63 mm de cristal frontal), 310 g
Tamaño máx. de imagen	Puede escalarse hasta 3072 x 2048 (6MP), escalado automático al tamaño del módulo sensor MX
Frecuencia de imagen máx.	30 fps
Paso de píxeles	12 µm
Campo de visión	*Módulo de sensor* / *Campo de visión (H x V)* 320R100 / 50° x 40°; distancia focal 9,2 mm; f/1,0 320T280 / 12° x 9,6°; distancia focal 18 mm; f/1,0 640R050 / 95° x 76°; distancia focal 4,9 mm; f/1,1 640R100 / 50° x 40°; distancia focal 9,2 mm; f/1,0 640T280 / 18° x 14,4°; distancia focal 24,9 mm; f/1,0
Temperatura de funcionamiento	-40 a 65 °C/-40 a 149 °F
Humedad relativa	Del 5 % al 95 %, sin condensación
Consumo de energía	1,5 W
MTBF	80.000 horas
Grado de protección IP	IP67
Clasificación IK	IK04
Material	PBT-30GF (carcasa); Germanio (lente)

Características sensores térmicos de imagen - Modelos ECO

Característica	Propiedades
Sensibilidad térmica	Típ. 65 mK, rango IR 7,8 a 14 µm
Rango de medición de la temperatura	-40 a 330°C/ -40 a 626 °F

Característica	Propiedades
Campo de visión	■ T040: 105×75°; 5,23 mrad, distancia focal 2,2 mm, f/1,05 ■ T080: 56×42°; 3,00mrad, distancia focal 4,0mm, f/1,00 ■ T150: 24×18°; 1,32 mrad, distancia focal 9,1 mm, f/1,00
Sensor de imagen térmica	Microbolómetro no refrigerado, CIF 320×240
Dimensiones	58×42,5 mm (Ø 50 mm), 65 g
Paso de píxeles	12 µm
Tamaño máx. de imagen	Se puede escalar hasta 3072 x 2048 (6MP) (6MP), escalado automático al tamaño del módulo MX Sensor
Frecuencia de imagen máx.	9 fps (cuando se visualiza un módulo de sensor Mx y un módulo de sensor térmico, la frecuencia de imagen global de la cámara se reduce a 9 fps)
Temperatura de funcionamiento	-40 a 65 °C/-40 a 149 °F
Humedad relativa	Del 5 % al 95 %, sin condensación
Consumo de energía	600mW
Grado de protección IP	IP66
Clasificación IK	IK04
Material	PBT-30GF (carcasa); Calcogenuro (lente)
Software (incluido)	Software de gestión de vídeo MxManagementCenter

Módulos funcionales

Módulo funcional	Código de pedido	Observación
Módulo audio	Mx-F-S7A-INT01	A través de S74 IO Placa deslizante
Módulo MultiSense	Mx-F-MSA	Con sensor PIR, sensor de temperatura, sensor de iluminación
Módulos IR Light	Mx-F-IRA-W	Para módulos de sensor de objetivo super gran angular 95
	Mx-F-IRA-S	Para módulos de sensor de objetivo estándar y gran angular de 45° y 60
	Mx-F-IRA-T	Para módulos de sensores de teleobjetivo de 15° y 30
		Consumo de energía módulos IR Light: 4,2 W al 100% de luminosidad.
Módulos White Light	Mx-F-WLA-W	Para módulos de sensor de objetivo super gran angular 95

Módulo funcional	Código de pedido	Observación
	Mx-F-WLA-S	Para módulos de sensor de objetivo estándar y gran angular de 45° y 60
	Mx-F-WLA-T	Para módulos de sensores de teleobjetivo de 15° y 30
		Consumo de energía módulos White Light: 3,2 W al 100% de luminosidad.

Placas deslizantes de interfaz

S74 Placa deslizante de red con toma RJ45

Código de pedido	Mx-F-S7A-RJ45
Fuente de alimentación	PoE Plus (802.3at-2009)/Clase 4
Red	RJ45 / Ethernet 1000Base-T

S74 Placa deslizante de red con terminal LSA

Código de pedido	Mx-F-S7A-LSA
Fuente de alimentación	PoE Plus (802.3at-2009)/Clase 4
Red	LSA / Ethernet 1000Base-T
Protección contra sobretensiones	máx. 4 kV en el cableado de red PoE

S74 IO Placa deslizante

Código de pedido	Mx-F-S7A-INT01

Terminal	Observación
Salida de línea	Auriculares con 20mW @ 16 Ohm o 32 Ohm. Entradas de audio como una función de salida de línea a 10k Ohm impedancia del receptor. El nivel de audio mientras está conectado a 10k Ohm es igual a -10dbV
Entrada de línea	Entrada de línea estándar: (0 dB) Vrms=1 V
SPK	0,9 W en cualquier altavoz de 8 ohmios. MOBOTIX Módulo de audio: 0,9 W a 8 ohmios

Terminal	**Observación**
MIC	Micrófono pasivo para conectar (para obtener mejores resultados). R_Bias para el micrófono es de 2,2 kOhm (incluido en la cámara). Impedancia del micrófono < 2,2 kOhmios, Tensión de funcionamiento del micrófono es de 2V. Sensibilidad del módulo de audio MOBOTIX: -35 +/-4dB (0dB = 1V/pa, 1kHz)
Dimensiones admisibles de los cables conectados a los terminales de la placa de circuito impreso	*Sección del conductor* AWG: 20 - 26 Rígido: 0,14mm^2 - 0,5mm^2 Flexible: 0,14mm^2 - 0,5mm^2 Flexible con casquillo: 0,25 mm^2 - 0,34 mm^2
Entrada	**S74-A** requiere resistencia pull-up y fuente de alimentación externa (10 mA / máx. 30 Vrms AC / máx. 50 V DC) La salida puede cargarse con un máximo de 50mA Longitud máxima de los cables: depende de la impedancia de bucle del cable conectado. **S74-B** Contacto seco, forma A (máx. 30 Vrms AC / máx., 50V DC/ 60 W/ 2A DC)
Salida	requiere resistencia pull-up y fuente de alimentación externa (10 mA / máx. 30 Vrms AC / máx. 50 V DC) La salida puede cargarse con un máximo de 50mA Longitud máxima de los cables: depende de la impedancia de bucle del cable conectado.

S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - A

Código de pedido	Mx-F-S7A-RJ45-VDC
Fuente de alimentación	Sólo 12-24 V CC - recomendado 2,5-1,5 A
Red	RJ45 / Ethernet 1000Base-T

Dimensiones admisibles de los cables conectados a los terminales de la placa de circuito impreso

AWG	26 - 20
Rígido	0,14mm^2 - 0,5mm^2
Flexible	0,14mm^2 - 0,5mm^2
Flexible con casquillo	0,25 mm^2 - 0,34 mm^2

S74 Placa deslizante de red con RJ45 y fuente de alimentación VCC - B

Código de pedido	Mx-F-S7B-RJ45-VDC
Fuente de alimentación	Sólo 12-24 V CC - recomendado 2,5-1,5 A
Red	RJ45 / Ethernet 1000Base-T

Dimensiones admisibles de los cables conectados a los terminales de la placa de circuito impreso

AWG	26 - 14
Rígido	0,^{14} mm2 - 2,^{5} mm2
Flexible	0,^{14} mm2 - 1,^{5} mm2
Flexible con casquillo	0,25 mm^{2} - 1,^{5} mm2

Dimensiones

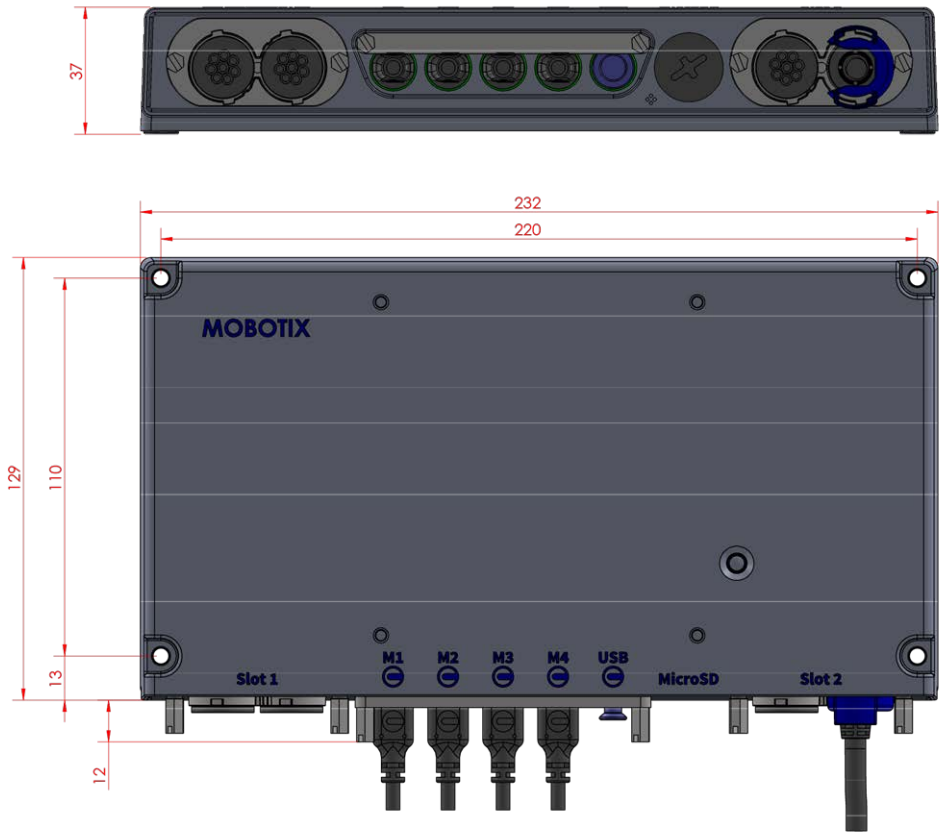


Fig. 1: MOBOTIX S74: Todas las medidas en mm

AVISO!

Plantilla de perforación: **www.mobotix.com > Asistencia > Centro de descargas > Marketing y documentación > Plantillas de perforación**.

MOBOTIX

BeyondHumanVision

ES_11/26
MOBOTIX AG - Am Stundenstein 2 - D-67722 Winnweiler - Tel.: +49 6302 9816-103 - sales@mobotix.com - www.mobotix.com
MOBOTIX es una marca de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, EE.UU. y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos. Reservados todos los derechos. © MOBOTIX AG 2020